

新闻中心

热点新闻

行业动态

产业观察

人才资讯

当前位置 > 新闻中心 > 热点新闻

第三代半导体材料外延及光电子元件和模块封装项目签约宝鸡凤翔

3月30日，陕西省宝鸡市凤翔高新技术产业开发区管理委员会与陕西昌瑞新电子科技有限公司举行第三代半导体材料外延及光电子元件和模块封装项目签约仪式。

凤翔高新消息显示，项目总投资6亿元，建成后可形成年产100KK电子芯片生产能力，可实现利税5000万元，带动就业100余人。产品主要用于生物医疗、5G通信、人工智能、云计算等新领域。

陕西昌瑞新电子科技有限公司成立于2021年，注册资本为10000万元，经营范围包括一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；半导体分立器件销售；半导体分立器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售；家用电器制造；家用电器销售等。

来源:集微网

Copy right©2007: All Reserved. 西安集成电路设计专业孵化器有限公司

办公地址: 陕西省西安市高新技术产业开发区科技二路77号光电园二层北 办公电话: 029-88328230 传真: 029-88316024

陕ICP备 19002690号 陕公安网备 61019002000194号